



---

# 電子機械設計・製作II

後期 9 回 詳細設計 4

---

牛丸 真司

小谷 進

香川真人

青木悠祐

大沼 巧

# 後期スケジュール



電子機械設計・製作 II (3単位:週2回6コマ)							
1	9/27	P.3	基本設計・試作	16	12/5	P.6	システム結合
2	9/30			17	12/9		
3	10/3			18	12/12		
4	10/6			19	12/19	P.7	システム試験・改良
5	10/14			レビュー	安全講習		
6	10/17	P.4	詳細設計・試作	21	1/6		
7	10/21			22	1/13		
8	10/24			レビュー	23	1/16	P.8
9	11/4	24	1/20				
10	11/7	25	1/23				
11	11/11	P.5	パート開発 部品製作・回路製作 ・プログラミング	26	1/27		発表会準備
12	11/14			27	1/28		MIRS発表会
13	11/18			28	1/30	P.9	開発完了報告
14	11/21			29	2/6		
15	12/2			30	2/10		

# 詳細設計書のレビューワ（再掲）



担当	レビューワ
メカニクス	青木
エレクトロニクス	大沼
ソフトウェア	香川

- 部品発注 小谷
- 全体統括、発表会 牛丸

# Today & Next Week

---



## Today

- 卒研中間発表 ( 終了16:20- )
- レビュー実施は 16:30 以降

## Net Week

- 来週末までに詳細設計のコア部分 ( 部品等 ) のレビューを終えること。  
その後の詳細設計レビューは随時実施する。
- 部品製作・回路製作・コード実装 ( プログラミング ) を並行して進めること。